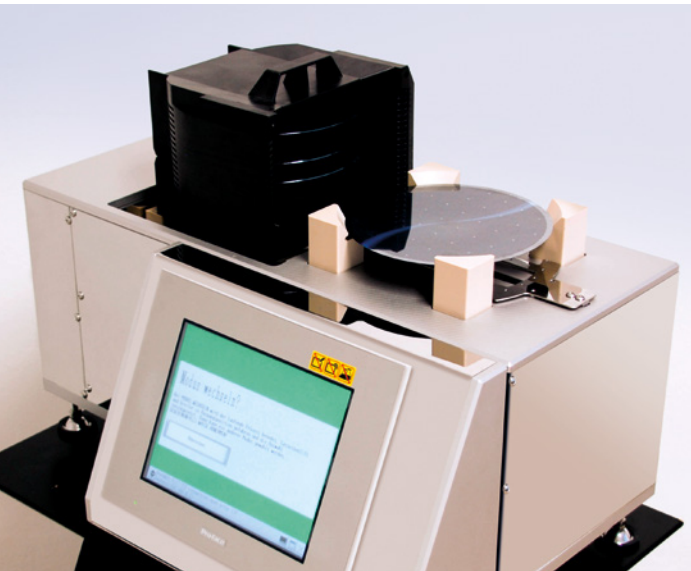


## WAFERPRESENTER WP 112



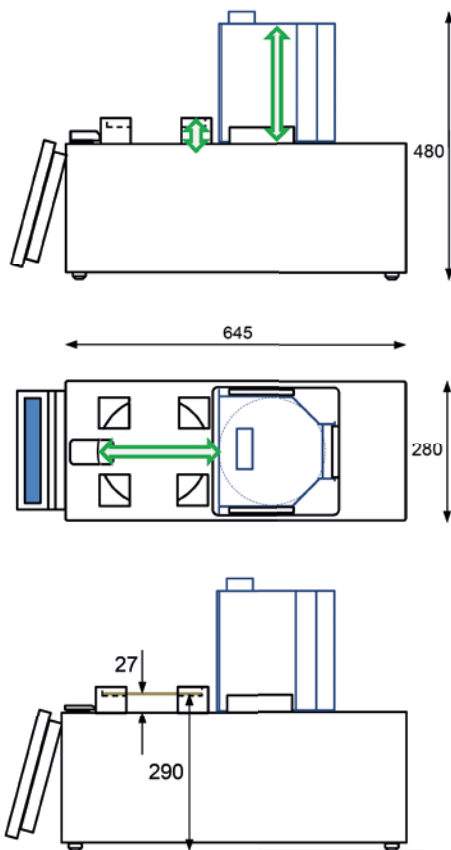
Die Anlage zum halb-automatischen Be- und Entladen von 100 mm (4") Wafer, 160 mm (6") und 200 mm (8") aus einer Cassette. Vakuum oder vakkumlose Greifer.

Das neueste Produkt von AT-logic® ist der REA-tronic® Waferpresenter. Das maschinelle Handling der Wafer verhindert unnötige Kratzer - verursacht durch Vakuum-pinzetten oder dergleichen.

Für Anwender stehen folgende Programme zur Verfügung:

- Inspektion
- Beladen
- Entladen
- Sputtermodus

Die kompakte Bauweise des Waferpresenter als Tischgerät ermöglicht den Einsatz der Waferfertigung in allen Bereichen.



<b>Typ:</b>	REA-tronic® WP 112
<b>Modell:</b>	Arm für 140mm, 160mm und 200mm Wafer, Vakuum Arm oder vakkumlos. Rückseitenbearbeitung durch 180° Dehung der Cassette möglich.
<b>Art.Nr.:</b>	RTC5-002-0001
<b>Spannung:</b>	230 VAC / 6A / 50 Hz
<b>Leistung:</b>	800 W.
<b>Anschluss:</b>	el. Strom YM 3x1,5mm <sup>2</sup> , (br, bl, yg) Vakuum PU oder PTFE-Schlauch Ø 4 mm über Push-In Druckluft PU oder PTFE-Schlauch Ø 6 mm über Push-In
<b>Abmessungen:</b>	645mm x 280mm x 480mm + Touchscreen: ca. 9" Anzeige, 370mm x 170mm x 360mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 50 kg
<b>Reinraumklasse:</b>	ISO 4 nach DIN EN ISO 14644-1



Anfragen richten Sie bitte an die **AT-logic® GmbH**

Mayrwiesstraße 20  
5300 Hallwang / Salzburg  
Österreich

T +43(0) 662/ 66 10 77  
F +43(0) 662/ 66 10 49  
E info@at-logic.com

[www.at-logic.com](http://www.at-logic.com)